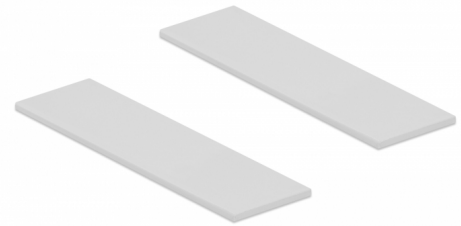


Delock Set Pad Termico (2 pezzi) 70 x 20 mm per moduli M.2

Descrizione

Questi pad termici autoadesivi Delock possono essere utilizzati per dissipare il calore di un modulo M.2. Possono essere incollati, ad esempio, tra un'unità SSD M.2 e un dissipatore di calore.



Articolo n. 18287

EAN: 4043619182879

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Pad termico per la dissipazione di calore
- Conduttività termica: 3,2 W/mK
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca.
 - 1) 70 x 20 x 1,75 mm
 - 2) 70 x 20 x 0,75 mm

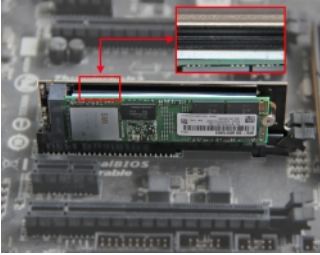
Requisiti di sistema

- Modulo M.2

Contenuto della confezione

- 2 x cuscinetti termici

Immagini



Physical characteristics

| | |
|------------|-------|
| Lunghezza: | 70 mm |
| Width: | 20 mm |